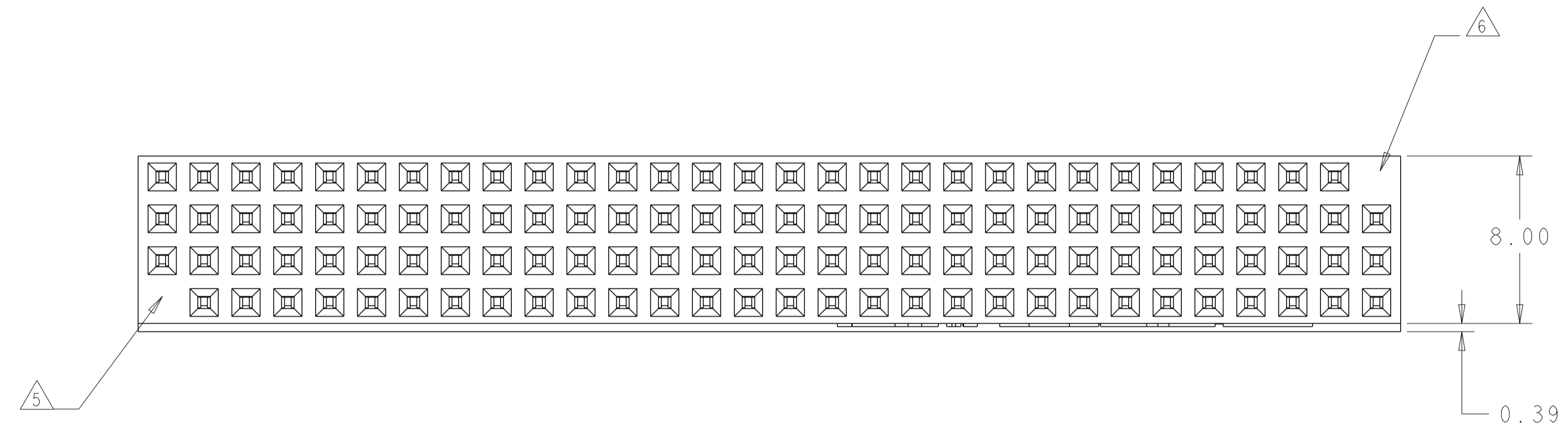
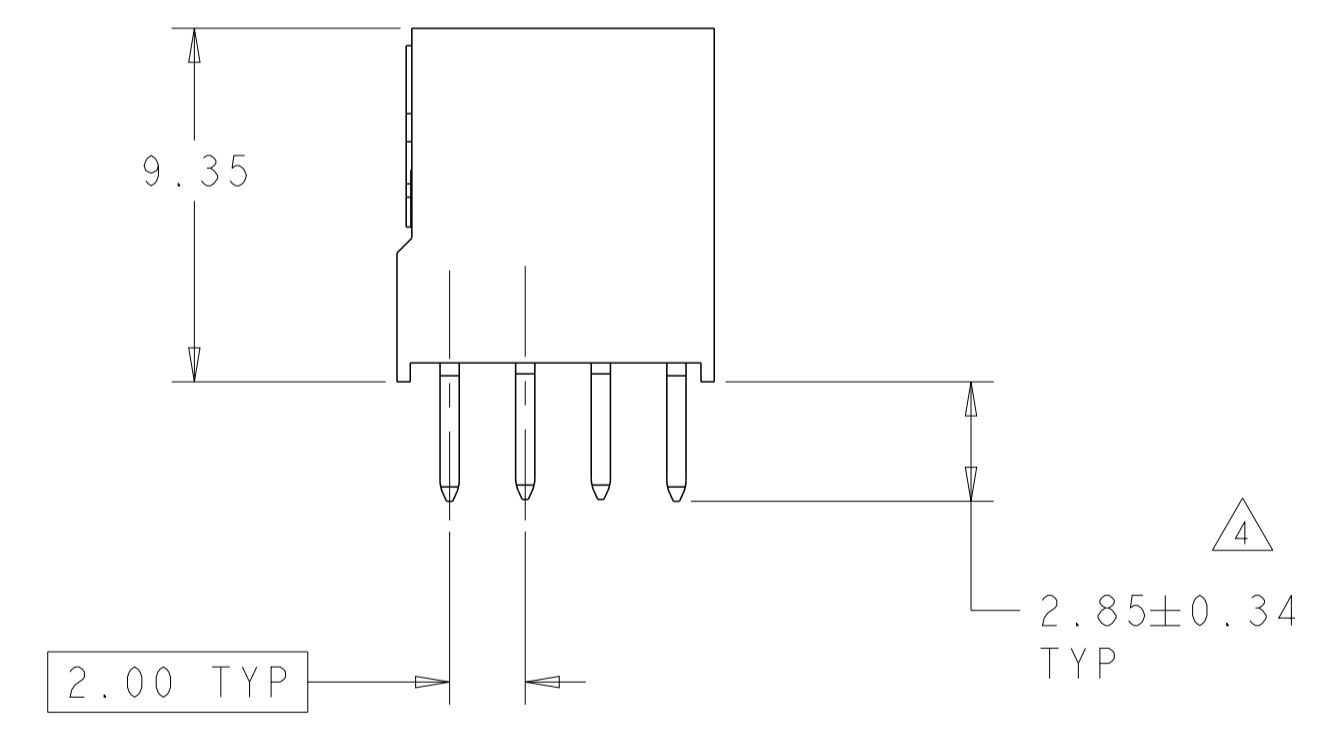
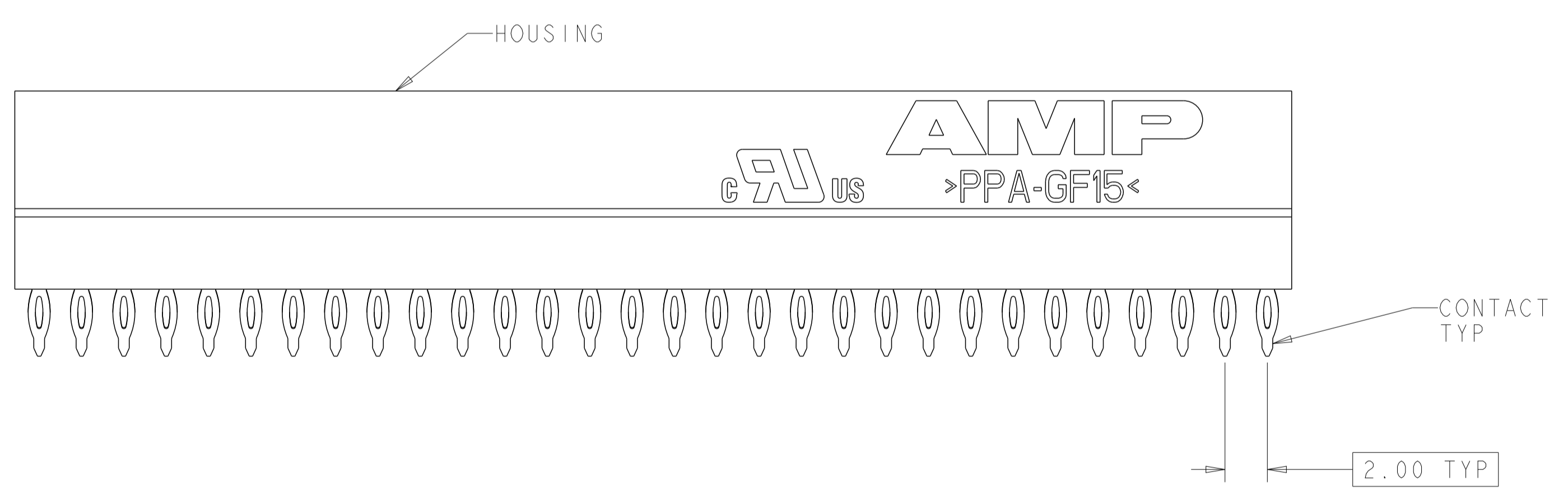


LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTN	DESCRIPTION	DATE	DMN	APVD		
G3		REVISED PER ECO-16-008038	27MAY2016	NK	JO		



- 1 HOUSING: HIGH TEMPERATURE, GLASS FILLED NYLON, COLOR: BLACK.
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.
- 2 CONTACTS: 0.000381 MIN GOLD ON MATING RECEPTACLE END, 0.00254 BRIGHT TIN-LEAD ON REMAINDER, ALL OVER 0.001270 NICKEL.
- 3 PCB HOLE RECOMMENDATIONS:
A. DRILL HOLE DIAMETER TO BE 1.00±0.02.
B. PLATING TO BE 0.005 MIN TIN-LEAD OVER 0.025-0.075 COPPER.
C. RECOMMENDED FINISH HOLE SIZE IS 0.88±0.08.
- 4 DIMENSION AFTER SEATING TO PCB.
- 5 NO CONTACT IN THIS POSITION FOR 1375800-2 & -5 ONLY.
- 6 NO CONTACT IN THIS POSITION FOR 1375800-3 & -6 ONLY.
- 7 CONTACTS: 0.000381 MIN GOLD ON MATING RECEPTACLE END, 0.00254-0.00508 MATTE TIN ON REMAINDER, ALL OVER 0.001270 NICKEL.
- 8 TO BE USED ON SILVER IMMERSION PLATED PCB'S (NOTE 9).
- 9 PCB HOLE RECOMMENDATIONS FOR SILVER IMMERSION PLATING:
A. DRILL HOLE DIAMETER TO BE 1.00-1.02.
B. PLATING TO BE 0.0001524-0.0004064 SILVER OVER 0.0508±0.0254 COPPER.
C. RECOMMENDED FINISH HOLE SIZE IS 0.94-0.97.
- 10 PCB HOLE RECOMMENDATIONS FOR ENIG PLATING:
A. DRILL HOLE DIAMETER TO BE 1.00-1.02.
B. PLATING TO BE 0.000051-0.000127 GOLD OVER 0.00305-0.00610 NICKEL ALL OVER 0.0508±0.0254 COPPER.
C. RECOMMENDED FINISH HOLE SIZE IS 0.94-0.97.
- 11 TO BE USED ON STANDARD PCB (NOTE 3) OR ENIG PLATED PCB (NOTE 10).
- 12 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



8	7	YES 6	1375800-6
8	7	YES 5	1375800-5
8	7	NO	1375800-4
11	2	YES 6	1375800-3
12 11	2	YES 5	1375800-2
11	2	NO	1375800-1
FINISH		KEYED CIRCUIT	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DWG: H.G.LENKER 20JUN2000
 CHK: L.BREKOSKY 15JAN2001
 APVD: J. OLSON 13JUN2001

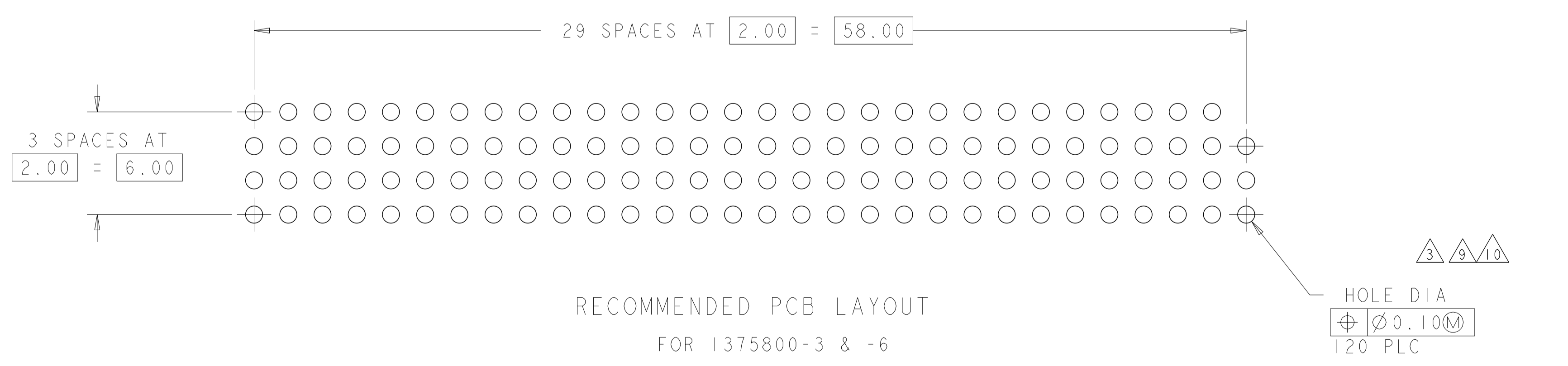
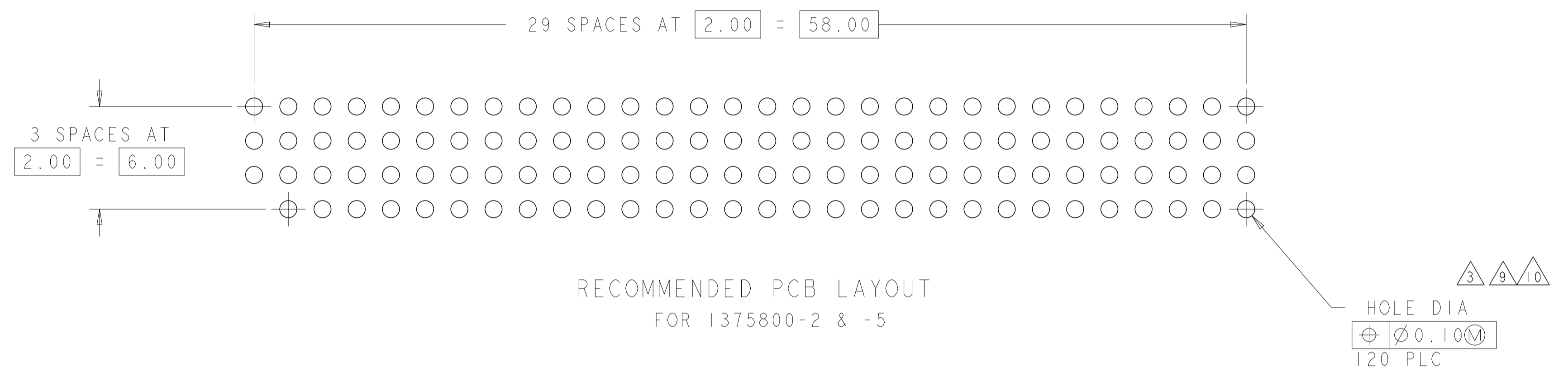
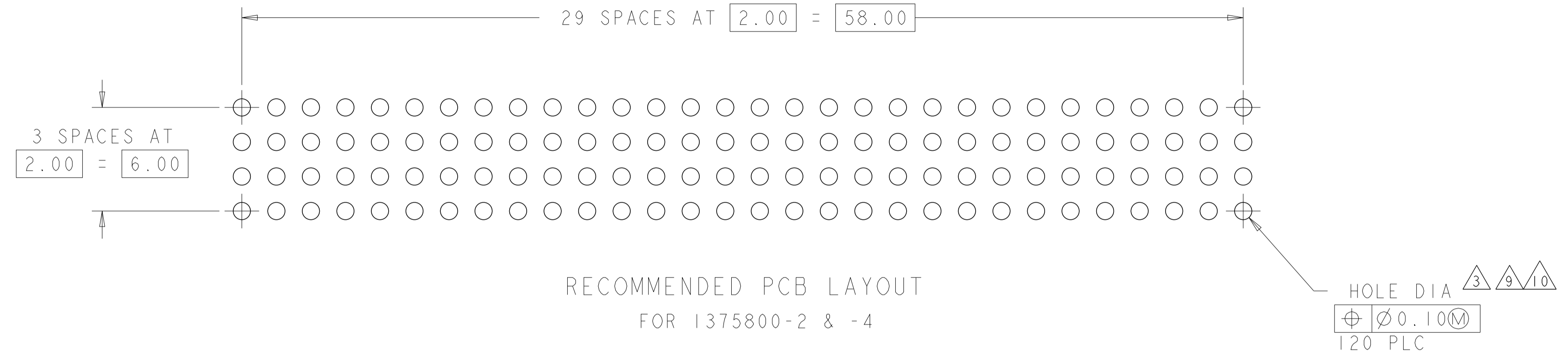
STE TE Connectivity

ASSEMBLY, PC/104-PLUS, NON-STACKTHROUGH CONTACTS, PRESS FIT

SIZE: A1 CAGE CODE: 100779 DRAWING NO: 1375800
 WEIGHT: -
 MATERIAL: 114-13021
 FINISH: 2 7
 CUSTOMER DRAWING

SCALE: 5:1 SHEET 1 OF 2 REV: G3

LOC		DIST		REVISIONS				
AD	00	P	LTH	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
		-		SEE SHEET 1	-	-	-	



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN W.G. LENKER 20JUN2000	TE Connectivity
DIMENSIONS: mm		CHK L. BREKOSKY 15JAN2001	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD J. OLSON 13JUN2001	NAME ASSEMBLY, PC/104-PLUS, NON-STACKTHROUGH CONTACTS, PRESS FIT
0 PLC ±	1 PLC ±0.13	PRODUCT SPEC 108-1956	SIZE A1
2 PLC ±	3 PLC ±	APPLICATION SPEC 114-13021	CAGE CODE C=1375800
4 PLC ±	ANGLES ±	FINISH	RESTRICTED TO
MATERIAL	WEIGHT	CUSTOMER DRAWING	SCALE 99:24 SHEET 2 OF 2 REV G3

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9